

# 半导体光电材料与器件平台建设合同包一 - 评标结果公示公告

项目名称：半导体光电材料与器件平台建设合同包一

招标项目编号：3999-234JLZG23002

招标范围：半导体光电材料与器件平台建设（详见技术规格要求及招标文件）

招标机构：吉林省智广工程项目管理有限公司

招标人：吉林师范大学

开标时间：2023-07-26 13:30

公示开始时间：2023-07-28 17:56

评标公示截止时间：2023-08-02 23:59

中标候选人名单：

候选人排名	投标商名称	制造商	制造商国别及地区
1	吉林省仪致商贸有限公司	株式会社岛津制作所等	日本
2	沈阳鑫冠科技有限公司	SIJTechnology, Inc.	日本
3	长春市帕瑞杰科技有限公司	LI-COR, Inc.	美国

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：王彩艳（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

